



INFORMATIONEN

Erstellt von : **Anakonda Electronic Design**
Brigitte Kielgas
Ritterhufen 2A
14165 Berlin
Tel.: +49(0)30 834 90 58
Mobil: +49(0)172 62 64 208
Mail: info@anakonda.de

@@

Firma : DESY Zeuthen
Lp.-Nr. : DTB5.1 9573-00
Stand : 13.12.2023
LP.-Mass : 140,82 mm x 130 mm x 1,5 mm
Lagenzahl : 8

- Die Strukturen auf der Leiterplatte muessen den Strukturen in den Gerberdaten entsprechen.
- Der angegebene Lochdurchmesser im Bohrbild entspricht dem Endlochdurchmesser.

FOTOPLOTT:
Format : Gerber RS 274 X

BOHRFILE:
Format : Excellon
Masseinheit : metrisch

9573-00_L01T.ger	Layer 1 – Top / GND / Signale / Diff-Pair 100 Ohm, Single-Ended 50 Ohm
9573-00_L02i.ger	Layer 2 - GND
9573-00_L03i.ger	Layer 3 – Signale / Diff-Pair 100 Ohm
9573-00_L04i.ger	Layer 4 - GND
9573-00_L05i.ger	Layer 5 – Power
9573-00_L06i.ger	Layer 6 - Signale / Diff-Pair 100 Ohm,
9573-00_L07i.ger	Layer 7 - GND
9573-00_L08B.ger	Layer 8 - Bottom /GND/ Signale / Diff-Pair 100 Ohm, Single-Ended 50 Ohm
9573-00_LSM1.ger	Loetstopp Layer 1
9573-00_LSM2.ger	Loetstopp Layer 8
9573-00_SMD1.ger	SMD-Paste Layer 1
9573-00_SMD2.ger	SMD-Paste Layer 8
9573-00_POS1.ger	Best.-Druck Layer 1
9573-00_POS2.ger	Best.-Druck Layer 8
9573-00_BOHR.ger	Bohrbild
ThruHolePlated.ncd	Bohrung DK
ThruHoleNonPlated.ncd	Bohrung NDK
9573-00_Bohr.pdf	Bohrbild

Lagenaufbau_Contag_IL18µm_Diff-Pair.pdf Vorschlag-Lagenaufbau und Impedanzberechnung